

上海概伦电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 2 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 投资总额, 使用募集资金投资金额

一、募投项目情况
2022年1月20日，公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及调整投资金额的议案》...

二、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司募投项目支出中包含研发人员的工资、社会保险、公积金等薪酬费用...

三、募集资金置换的审议程序
公司于2022年4月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》...

四、募集资金置换的会计处理
公司于2022年4月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》...

上海概伦电子股份有限公司关于设立境外全资子公司及境外分支机构公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、投资意向
1. 投资意向：上海概伦电子股份有限公司(以下简称“概伦电子”)新加坡全资子公司及台湾地区分公司...

二、投资意向
1. 投资意向：上海概伦电子股份有限公司(以下简称“概伦电子”)新加坡全资子公司及台湾地区分公司...

三、投资意向
1. 投资意向：上海概伦电子股份有限公司(以下简称“概伦电子”)新加坡全资子公司及台湾地区分公司...

四、投资意向
1. 投资意向：上海概伦电子股份有限公司(以下简称“概伦电子”)新加坡全资子公司及台湾地区分公司...

情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金归还银行贷款情况
截至2021年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)募投项目的实施地点、实施方式变化情况
截至2021年12月31日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

Table with 2 columns: 募集资金使用对照表, 单位:人民币万元

募集资金使用对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 111,496.87

注:1、截至2021年12月31日，公司募集资金投资总额尚未调整。
2、截至2021年12月31日，公司募集资金投资总额尚未调整。

上海概伦电子股份有限公司2021年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.secdatabase.com 网站仔细阅读年度报告全文。

第二节 公司简介
一、公司基本情况
1. 公司概况
2. 注册地址
3. 办公地址

二、报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
1. 主要业务
2. 主要业务

三、报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
1. 主要业务
2. 主要业务

四、报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
1. 主要业务
2. 主要业务

五、报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
1. 主要业务
2. 主要业务

六、报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
1. 主要业务
2. 主要业务

七、报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
1. 主要业务
2. 主要业务

注: PDK(Process Design Kit)即工艺设计套件,是晶圆厂与集成电路设计企业的沟通桥梁,包含晶圆厂提供的工艺设计图、版图设计、工艺设计、封装设计、测试设计等数据...

通用并行 SPICE 电路仿真 (NanoSpice)
1. 能够在大规模电路中快速完成仿真,并支持并行计算。
2. 支持多种器件模型,包括晶体管、二极管、电阻、电容等。

快速电路设计平台 (NanoVid)
1. 支持多种器件模型,包括晶体管、二极管、电阻、电容等。
2. 支持多种器件模型,包括晶体管、二极管、电阻、电容等。

产品应用
1. 通用并行 SPICE 电路仿真: 适用于大规模电路仿真。
2. 快速电路设计平台: 适用于快速电路设计。

产品应用
1. 通用并行 SPICE 电路仿真: 适用于大规模电路仿真。
2. 快速电路设计平台: 适用于快速电路设计。

产品应用
1. 通用并行 SPICE 电路仿真: 适用于大规模电路仿真。
2. 快速电路设计平台: 适用于快速电路设计。

产品应用
1. 通用并行 SPICE 电路仿真: 适用于大规模电路仿真。
2. 快速电路设计平台: 适用于快速电路设计。

产品应用
1. 通用并行 SPICE 电路仿真: 适用于大规模电路仿真。
2. 快速电路设计平台: 适用于快速电路设计。

产品应用
1. 通用并行 SPICE 电路仿真: 适用于大规模电路仿真。
2. 快速电路设计平台: 适用于快速电路设计。

产品应用
1. 通用并行 SPICE 电路仿真: 适用于大规模电路仿真。
2. 快速电路设计平台: 适用于快速电路设计。

产品应用
1. 通用并行 SPICE 电路仿真: 适用于大规模电路仿真。
2. 快速电路设计平台: 适用于快速电路设计。

产品应用
1. 通用并行 SPICE 电路仿真: 适用于大规模电路仿真。
2. 快速电路设计平台: 适用于快速电路设计。

工艺节点和 FinFET、FD-SOI 等各类半导体工艺路线,对数字、模拟、存储等各类集成电路进行晶圆级封装的快速迭代开发,并在国际及国内市场大规模推广大规模存储电路的封装。

(3)公司研发的科技研发与产业深度融合的具体路径
1. 科技研发与产业深度融合的具体路径
2. 科技研发与产业深度融合的具体路径

全球集成电路行业向国内大举进军,中国集成电路产业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展...

全球集成电路行业向国内大举进军,中国集成电路产业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展...

全球集成电路行业向国内大举进军,中国集成电路产业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展...

全球集成电路行业向国内大举进军,中国集成电路产业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展...

全球集成电路行业向国内大举进军,中国集成电路产业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展...

全球集成电路行业向国内大举进军,中国集成电路产业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展...

全球集成电路行业向国内大举进军,中国集成电路产业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展...

全球集成电路行业向国内大举进军,中国集成电路产业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展...

全球集成电路行业向国内大举进军,中国集成电路产业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展...

全球集成电路行业向国内大举进军,中国集成电路产业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展,EDA 行业快速发展...